

インターンシップ合同説明会

開催日時：令和7年5月13日(火) 15:00～18:00

※14:50分に集合してください。

会場：アカデミックラウンジ1

形態：対面で行います

参加企業：

京セラ株式会社、株式会社日立製作所、株式会社東芝、

高砂熱学工業株式会社、NEC株式会社、NTTアクセスサー

ビスシステム研究所、鉄道・運輸機構、住友化学株式会社、

三菱重工業株式会社

スケジュール

14:50 学生集合時間

15:00 京セラ株式会社説明

15:10 高砂熱学工業株式会社説明会開始

15:20 三菱重工業株式会社説明会開始

15:30 NEC（日本電気株式会社）説明会開始

15:40 株式会社東芝説明会開始

15:50～16:00 休憩

16:00 鉄道・運輸機構説明会開始

16:10 NTTアクセスサービスシステム研究所説明会開始

16:20 株式会社日立製作所説明会開始

16:30 住友化学株式会社説明会開始

16:40 説明会終了 以後個別相談会

16:40～18:00 各社個別相談会

備考：5月9日までに事前に申し込んでください。（資料がある場合、配布します）

【連絡先】工学系教育研究センター(CEED) 事務室

Tel 011-706-7163 e-mail : ceed-ind@eng.hokudai.ac.jp

アカデミックラウンジ1案内図

